

接近开关
开关距离增加型

I08H061

订货号



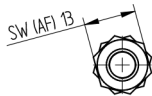
- 切换距离增加
- 创新性 ASIC 技术
- 采用 weproTec，安装距离降低
- 集成错误指示器

独特的增强切换距离传感器，凭借坚固的结构、简单的安装方式和可靠的测量结果令客户信服。作用范围更大，无需更多类型的传感器，即使特殊应用也能轻松解决。由于采用 ASIC 和 wenglor weproTec，除多只传感器能在有限空间内无故障运行外，新一代产品还能够及时识别系统中的故障。

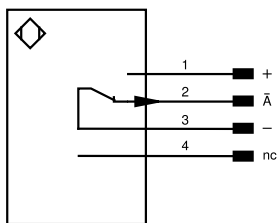
weproTec

技术数据

感应数据	
开关距离	4 mm
修正系数不锈钢V2A/CuZn/Al	1,09/0,49/0,47
装配类型	几乎齐平
装配A/B/C/D，单位为mm	8/11/12/3
装配B1，单位为mm	0...6
切换滞后	< 10 %
电气数据	
供电电压	10...30 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 11 mA
切换频率	630 Hz
温度偏差	< 10 %
温度范围	-40...80 °C
切换输出端压降	< 1 V
切换输出端开关电流	150 mA
切换输出端剩余电流	< 100 µA
抗短路	是
反极性保护和防过载	是
防护等级	III
机械数据	
外壳材料	CuZn，镀镍
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1；4针
安全技术数据	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	3706,54 a
功能	
错误指示器	是
NPN常闭触点	
接线图编号	1017
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	200 202



尺寸数据, 单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)



+	电源电压 +	nc	未连接	ENBHS422	编码器 B/B ⁺ (TTL)
-	电源电压 0 V	Ü	测试输入端	ENa	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	0	测试输入端 反向	ENb	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ä	切换输出端常闭触点 (NC)	W-	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	ACK	数字输出端 OK
V	污染/故障输出端 (NC)	O-	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示数输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY-	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	±	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/-	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/-	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(-)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/-	以太网千兆双向, 数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0 ⁺ (TTL) plus 0/0 ⁻ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARs422	编码器 A/Ä (TTL)		

The image contains three technical diagrams of a multi-layer PCB:

- Top Diagram:** Shows a cross-section of a multi-layer board with a microvia. Dimensions are labeled: A (drill depth), B (drill diameter), C (plating thickness), and D (total depth).
- Bottom Left Diagram:** Shows a cross-section of a through-hole via. A dimension of $1,5 \times Sn$ is indicated, representing the plating thickness.
- Bottom Right Diagram:** Shows a cross-section of a buried via. A dimension of $B1$ is indicated, representing the diameter of the via in the core or prepreg.